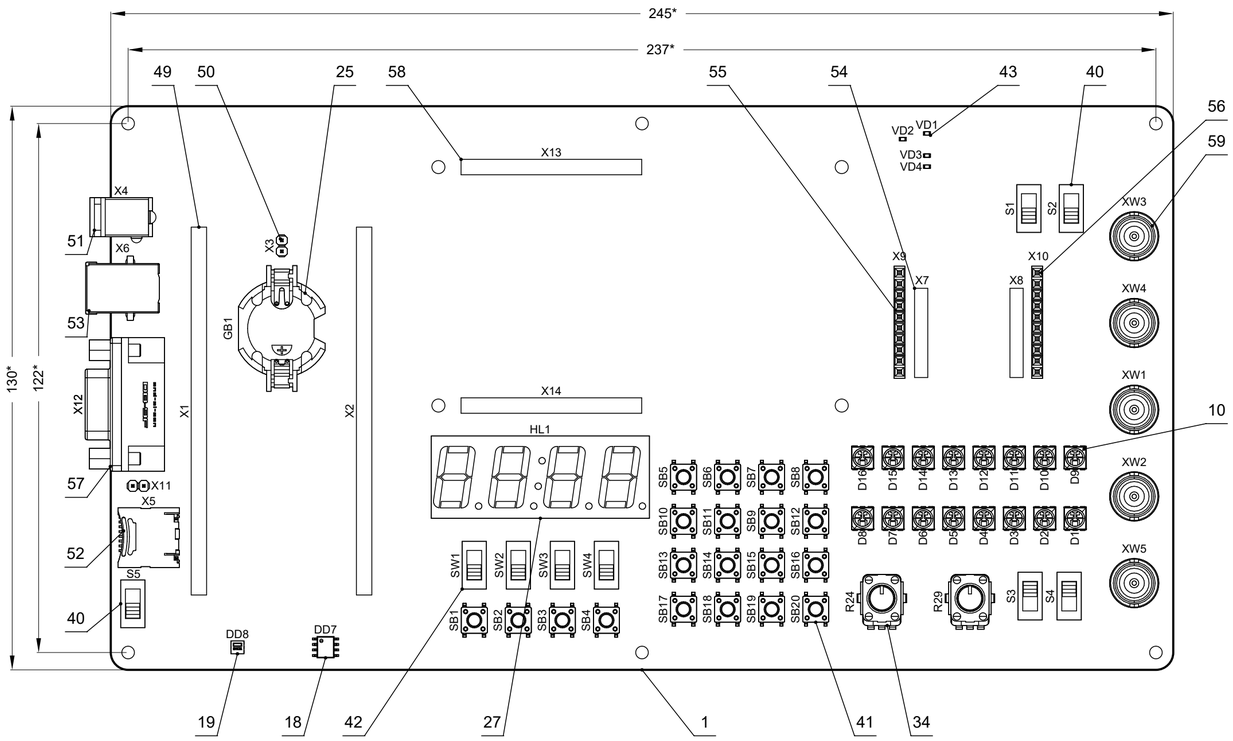
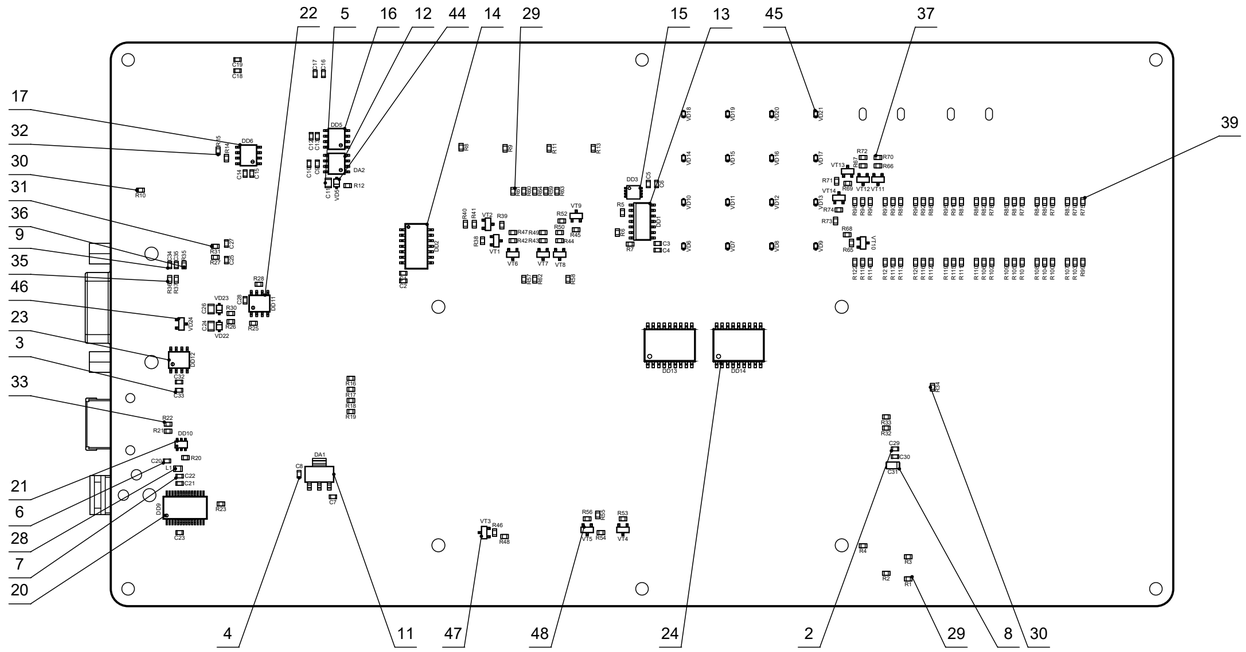
МЭИ.466219.002СБ





1.* Размеры для справок
2. Материал для электромонтажа: припой ПОС61
3. Сборку и монтаж проводить с учетом требований к защите от электрических воздействий
4. Массу изделия уточнить после сборки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Михайлиди		
Проверил		Смирнов		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Смирнов		

МЭИ.466219.002СБ

Плата
"Микропроцессорные устройства"
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Э	См.ТТ	1:1
Лист 1	Листов 1	

"НИУ"МЭИ"

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2